Cited Reference 1

@日本国特許庁(JP)

⑪ 特 許 出 願 公 開

四公開特許公報(A)

昭61 - 100932

@Int_Cl.1

識別記号

庁内整理番号 Z-6603-5F 四公開 昭和61年(1986)5月19日

H 01 L 21/30 G 03 F

7124-2H

未請求 発明の数 1 (全6頁)

69発明の名称 霞光装置

> 昭59-222011 の特 阻

昭59(1984)10月24日 頣 ❷出

砂発 明 者

明

砂発

横浜市戸塚区吉田町292番地

株式会社日立製作所生産技

正

術研究所内

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所内

押 明 四発

良 忠 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所内

株式会社日立製作所 願 **砂出** 弁理士 高橋 理 四代

芝

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外1名 明夫

孝

発明の名称 露光装置

特許請求の範囲

解光に使用するレチクルやフォトマスク等の - 遊板を露光位置に設送するための搬送機構の近 傍に、苺板両面に装着した異物付着防止膜上に 存在する異物の検出を光学的に行う異物検出装 健を設置したことを特徴とする露光装置。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、縮小投影器光装置や1:1反射形 投影露光裝置を用いた露光工程において、異物 付着に起因する歩留りの低下を防止するのに最 盗な手段に関する。

(発明の背景)

例えば縮小投影露光装置(以下おAと略配) では、レチクルやホトマスク等の基板上に形成 された回答パターンを縮小してウェハ上に転写 して1チップずつ奴光するため、菇板上に異物 が存在するとその異物像が転写され、ウエハ上 の全チップが不良となる。従って、露光前の基 板上の異物検査がび光工程の歩留りを向上させ る上で不可欠である。この彼の装置として妈達 するものには例えば、特開昭57-80546号、 特開昭58-79240号、特開昭59-82727号· 等が挙げられる。これらの英世をHAに内蔵す る場合、高価な袋置なため、多数のRAを必要 とする大量生産ラインでは投資の面で膨大な登 用がかかる。

一方、最近では、基板表面に直接異物が付着 しない様に、異物付着防止用のペリクル(金属 の枠にニトロセルローズの透明薄膜を貼り付け たもの)を裝着している。呉物付着防止腹を基 板に装着した後は原則として、基板上への新し い異物の付着は防止できる。また、異物付着防 止膜と基板の表面は離間しているため、比較的 小さな異物が異物付着防止膜上に存在しても異 物像はウエハ上に転写されない。従って呉物付 **勞防止腹を用いた場合の基板洗浄から露光まで**

の工程は以下の様になる。

先す、基板を洗浄し、パターンの存在表面及び非存在表面にどみ等の異物があるか否か検査する。どみ等の異物がなければ、治異利用により異物付着防止膜を装着する。この異物付着防止膜を貼りつけた後、基板の面上に異物があるか否か特別昭59-82727の方式を用いて検査をする。異物がなければカセットに収納し、超小導光装置に送り算光工程に入る。

異物付着防止膜を装着することにより、20ないし30 A m 以下の膜上に付着した異物については無視することができるため、参留りを向上させることができた。

一般に與物付着の確率は異物寸法の2乗に反比例するとされているため、20ないし30 A m以上の異物付着確率を完全に無視することはできない。従って、より一層の参留り向上を目指すためには、異物付着防止膜上の比較的大きな異物の有無を検査する必要がでてきた。

即5 a の 4 a の 方 的 と 3 9 は マガジン 6 内 の 数 表 板 3 9 は マガジン 6 内 の 数 表 板 3 9 の た れ 3 9 の た れ 3 9 の た 3 9 の た 3 9 の た 3 9 の た 3 9 の た 3 9 の た 3 9 の た 3 9 の た 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 9 に 3 0 の か 3 9 に 3 0 の か 4 9 に 3 0 の か 4 9 に 3 0 の か 5 0 の す 5 0 の す 5 0 の す 5 0 の す 5 0 の す 5 0 の か 5 0 の す 5 0 の す 5 0 の か 5 0 の す 5 0 の す 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の か 5 0 の

また、第2回は本発明の第2の実施例を示し たものである。CCで、遊板39はモータ13で駆 (発明の目的)

本発明の目的は、磁光工程の歩留りをより一層向上するようにしたは光装置を提供するにある。

〔弱明の概要〕

本発明は、検査終了から選先までの間に異物が付着しないようにするために、露光位盤の區前に当る基板の自動搬送途中に異物付着防止膜上の異物を光学的に検出する異物後出装置を設け、異物付着防止膜上の比較的大きな異物を自動的に検査するようにしたことを特徴とするものである。

[発明の実施例]

以下、本発明を第1図から第12図により説明する。

先ず異物付階防止膜上の異物検査装置を搭載した縮小投影算光装置の一実施例の構成を第 1 図に示す。洗浄後、異物が存在しない状態で、枠24を介して異物付着防止膜23を装着した差板39は、カセットに入れた状態でマガジン 6 に収

動される例えばベルト12を用いた搬送機構により微送される。上記度施例に用いる異物検査装置の一例を以下に説明する。

第3回は、フォトクルのは、マスクやリカンのは、フォトクルのは、でのは、カーのは、自動を受けてのは、自動を受けているのでは、自動を受けているのでは、自動を受けて、自動を受けて、自動を受けて、自動を受けて、自動を対し、自動をも、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動をも、自動を対し、自動を対し、自動をも、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動を対し、自動

一方、異物20からの数乱光21を検出する手段は結像レンズ26、遮光板(図示せず)、一次元

のリニアセンサ(CCD、フォトグードで、 とでは、 といいでは、

ここで第4図によりレーザ光照射系について 更に詳細に説明すれば、レーザ発提器14からの レーザ先は優光板16を通過後(半導体レーザの ような偏光レーザを用いる場合には偏光板は不 要)集光レンズ15によってガルバノミラー17の 表面に集光されるが、このレーザ光はガルバノ ミラー17の表面で全反射されたうえコリメータ

第7図は異物以外からの散乱光発生要因を示したものである。異物20からの散乱光21として 段後出し易いものとしては、異物付落防止膜23 を貼り付けてある枠24からの致乱光313よび異 物付着防止膜23を遊過した光がガラス落板39の 表面5に形成されたパターン29に当ることによ

 $h = f \cdot tan \theta \div f \cdot \theta (\theta が小さい場合 tan \theta \div \theta)$...(1)

ガルバノミラー17の回転速度が一定であると して、これによって平行収束されたレーザスポットは異物付着防止膜23の表面上を等速遅動することになるものである。

第5回はガルバノミラー17を駆動する信号と しての三角放信号と光質変換祭子27の1個当り に係る光量要徴時間を扱わしたものである。

って発生する数低光30が考えられるものとなっ ている。ところで、第8図(a),(b)に示すように 一般にガラス基板のような透明物質にレーザ光 等の光を斜方向より照射した場合、照射角度α たよっても異なるが、 基板表面 5 に対して平行 な方向(水平方向)に磁界面が振動する故(5 偏光放)44では反射成分が多く、これとは逆に 恭板表面 5 に対して垂直方向に磁界面が振動す る彼(p偑光故)45の場合には透過成分が多く なるという性質がある。との事実よりして基板 袋面 5 に形成されたパターン29からの設乱光の 影響を極力防ぐべく偏光板16によって異物付着 防止膜23に対し 5 偏光波を照射し、異物付着防 止膜23を通過する光を最小限に抑えることが記 ましいと云える。しかしながら、異物付着防止 膜23を通過した極わずかなレーザ光によっても。 パターン29からの散乱光は発生するので、 第9 図、第10図に示すように散乱光検出系の光軸42 を茜板表面5の垂線41よりもゃだけ傾斜させた 状態として設定することによってパターン29か

特開昭61-100932(4)

らの散乱光30の発生個所をのぞまないようにすることが選ましい。なお、第9図は異物付着防止膜23上を検査している場合での、第10図は異物付着防止膜23と同一機能を持つ比較的厚いガラス基板39表面を検査している場合でのパターン29からの散乱光30の発生状態をそれぞれ示したものである。また、図中の記号はは照射レーザ光のビーム径を、はガラス基板39の板厚または異物付着防止膜23を貼り付けてある枠24の厚さを、4は9に対する屈折角をそれぞれ示す。

何れにしても散乱光検出系がパターン29からの散乱光30を検出しないための条件はその検出系の光軸42が基板表面5または異物付着防止膜23の表面を通過後、屈折または直進してガラス基板39でのパターン形成面との交点が照射レーザ光のビーム径4の中に含まれないことである。即ち、次式を満足するφが設定される必要がある。

φ≥ sin⁻¹{nsin(tan⁻¹d/2t)} …(2 但し、nは屈折率を示す。

めの装置を併置することも可能である。

更に、本発明は縮小投影路光接近に限らず 1: 1 反射形投影器光接置にも使用できる。 (発明の効果)

本発明によれば、異物付着防止膜上の異物を 関便な要置を用い政光の直前に検査できるため、 異物付着防止膜の使用と併わせて縮小投影選光 装置や1:1反射形露光装置を用いた露光工程 での歩留り向上に貢献することができる効果を 要する。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す図、第2図は別の実施例を示す図、第3図は本発明による 異物検出接置の一例での構成を示す図、第4図 はその構成におけるレーザ光照射系の動作を説 明するための図、第5図は同じくその構成における けるガルバノミラーの駆動信号と光電素子の光 量容徴時間との関係を説明するための図、第6 図は本発明に係る異物検出処理を説明するための図、第7図は異物以外からの数乱光発生図 しかし、実際には結像レンズ26の収差量等も 影響してくるので、上記した数式で求めた?よ り若干変動するが、?はほば『以上20以下の範 囲内に設定される。

一方、異物付着防止與23が貼り付けられている枠24から発生する数乱光31は第11図に示すように、光電変換素子27の結像位置に遮光装置32を付加設置することによって遮光することが可能である。結像レンズ26近傍に遮光装置を適当に設ける場合は、枠24からの数乱光31は光電変換案子27で検出され得ないものである。

さて、異物検査装置の構成としてはこの他特 開昭57-80546の様なものも考えられる。また、搬送途中にTVカメラ等を設け、異物付着 の可能性の低い状態で目視額察することも可能 である。異物検査装置の設置場所としては、基 板の搬送途中の他、縮小役影響先装置上に検査 ステーションを設け、ここに設置することも可 能である。

また、異物付着防止膜上の異物を除去するた

を示す図、第8図(3),(1)は、それぞれ基板表面での 8 個光波、 P 個光波の反射状態を示す図、第9図,第10図は不要な散乱光を検出不可とする散乱光検出系の光軸の望ましい設定状態を説明するための図、第11図は同じく不要な散乱光を検出不可とする散乱光検出系の望ましい構成を示す図である。

1,2…異物検査装置

3 … 遊送アーム 10 … 超光光学系

14 … レーザ発掛器 15 … 集光レンズ

16 … 偏光板 17 … ガルパノミラー

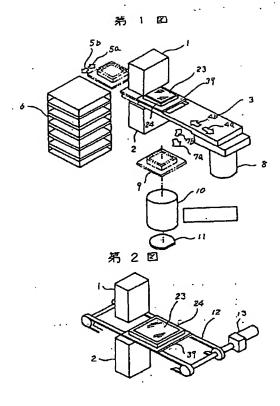
_18 …コリメータレンズ 26 … 結像レンズ

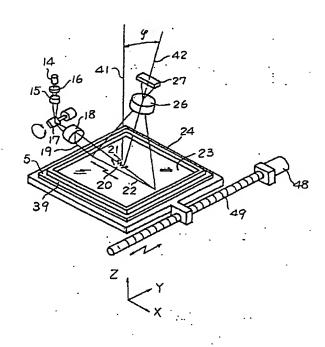
27 - 光气変换素子 32 - 遮光装置



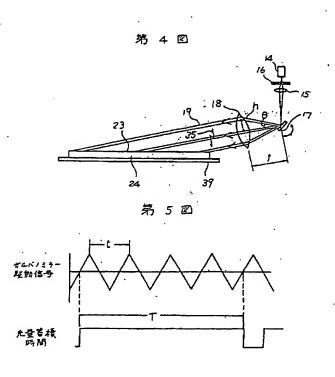
代理人弁理士. 高 橋 明 央

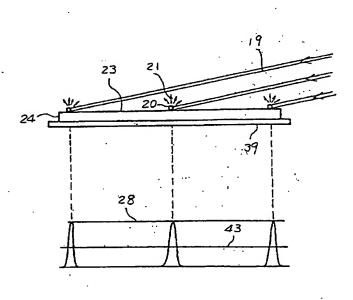
特開昭61-100932(5)





第3図



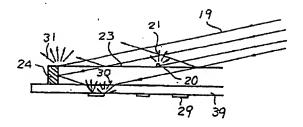


第

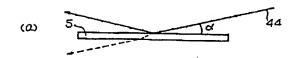
特開昭61-100932 (6)

第 7 图

第 9 図



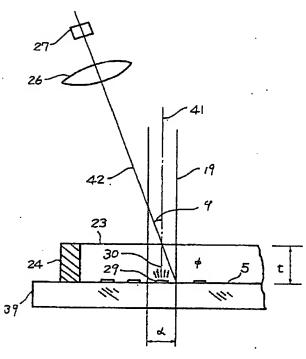
第8四



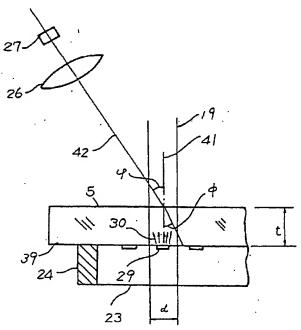


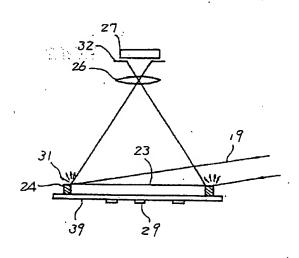
第 10 四





第11四





EXPOSURE EQUIPMENT

Publication number: JP61100932

Publication date:

1986-05-19

Inventor:

UTO YUKIO; SHIBA MASATAKA; OSHIDA YOSHISADA

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

H01L21/027; B65G1/00; G01N21/88; G01N21/94; G01N21/956; G03F1/08; G03F7/20; H01L21/30; H01L21/66; G01N21/21; H01L21/02; B65G1/00; G01N21/88; G03F1/08; G03F7/20; H01L21/66;

G01N21/21; (IPC1-7): G03F7/20

- european:

G01N21/94; G03F7/20T24; G03F7/20T26

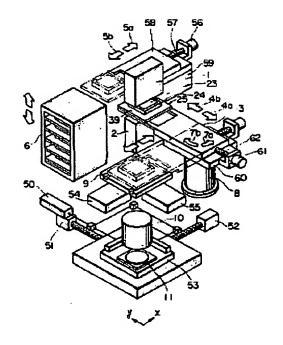
Application number: JP19840222011 19841024 Priority number(s): JP19840222011 19841024 Also published as:

🙀 US4676637 (A1)

Report a data error here

Abstract of JP61100932

PURPOSE: To improve the yield in the exposure process, by conducting a test directly before the exposure process for determining if any foreign matter is present on films for preventing the adhesion of foreign matter. CONSTITUTION:A substrate 30 is drawn out from a cassette in a magazine 6 in the direction as indicated by the arrow 5a and is moved by a conveying arm 3 in the direction as indicated by the arrow 4a. Films 23 are provided on both faces of the substrate 39 for preventing the adhesion of foreign matter and tested upper and lower foreign matter testing devices 1 and 2 provided over and below the conveying arm 3 so as to determine if any foreign matter is present on the films 23. If any foreign matter (20mum-30mum or larger) is present on either of the foreign matter adhesion preventing films 23, the subject substrate is returned to the cassette so that the foreign matter is removed. If no foreign matter is present, the conveying arm 3 is rotated by a rotating machine 8 in the direction as indicated by the arrow 7a to be positioned at a light-exposing position 9, and chips are transferred onto a wafer 11 one by one by means of an exposure optical system 10. Upon completion of this exposing process using the substrate, the substrate 39 is received again in the cassette within the magazine 6.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Docket # p 2001,0356

Applic. # 10/715,073

Applicant: Scidel et al.

Lerner Greenberg Stemer LLP
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

